

XL252

特点

■ 测量范围:表压-40kPa~40kPa

■ 典型工作电压: 3.3V

■ 工作温度范围: -40℃~125℃

■ 适用于无腐蚀性的气体

■ I²C数字接口

■ SOP6封装

应用

- 真空负压检测
- 吸尘器
- 按摩椅
- 电子血压计

描述

XL252是采用MEMS技术制作的压阻式表压传感器。内置温度传感器及信号调理芯片,对传感器的偏移、温漂和非线性进行数字补偿,可输出高精度的压力值和温度值。提供I²C通讯协议接口,抗干扰能力强。XL252采用标准的SOP6封装,具有优异的精度与可靠性,可广泛运用于家用电器、消费电子、工业控制等领域。

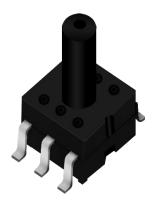




图 1. XL252 封装



XL252

引脚配置

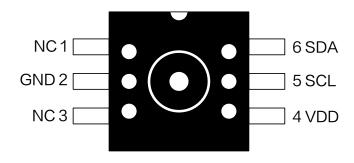


图 2. XL252 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名称	描述
1	NC	悬空引脚。
2	GND	接地引脚。
3	NC	悬空引脚。
4	VDD	电源正极。
5	SCL	I ² C 时钟线。
6	SDA	I ² C 数据线。

订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	环保认证	包装类型
XL252	XL252	SOP6	RoHS & HF	70 只每管



XL252

方框图

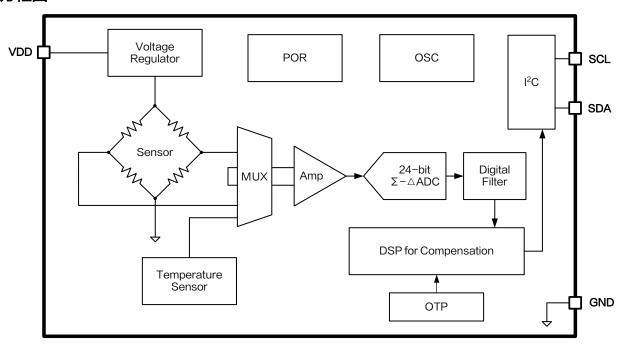


图 3. XL252 功能方框图

绝对最大额定值(注1)

参数	符号	值	单位
输入引脚电压	V_{DD}	-0.3~3.6	V
SCL、SDA引脚电压	V _{SCL} /V _{SDA}	$-0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
工作温度	T _A	-40 ~ 125	°C
最大结温	TJ	−40 ~ 150	°C
贮存温度范围	T _{STG}	−65 ~ 150	°C
引脚温度(焊接10秒)	T _{LEAD}	260	°C
ESD(人体模型)		>3000	V

注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作,在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。



XL252

XL252 特性

T_A = 25℃, V_{DD}=3.3V, 测量介质: 空气, 图4系统参数测量电路, 除非特别说明。

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压		1.8	3.3	3.6	V
压力范围		-40		40	kPa
SCL/SDA 上拉电阻			4.7		kΩ
待机电流			50		nA
工作电流			500		uA
电源抑制比 PSRR	V _{DD} =1.8V	17			dB
压力数据 ADC 分辨率			24		Bits
压力测量精度			±0.5		%FS
零点温度漂移			±0.03		%FS/℃
满量程温度漂移			±0.03		%FS/℃
温度数据 ADC 分辨率			16		Bits
温度测量精度			±0.5		${\mathbb C}$
时钟脉冲频率	I ² C 通讯			3.4	MHz
测量频率		5		100	Hz
过载压力			3x		Rated
爆破压力			5x		Rated

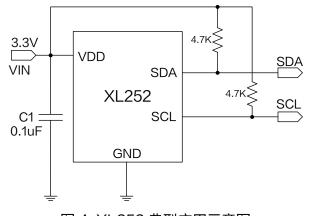


图 4. XL252 典型应用示意图



XL252

I²C 通讯协议

XL252 使用 I^2C 总线协议与外部进行通讯。所有数据的通讯都是从 MSB 开始,默认的 7bit I^2C 设备地址为 0x78。

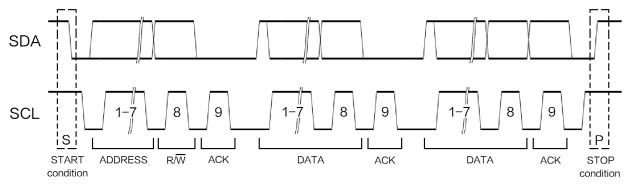


图 5. I2C 时序图

START Condition

SDA 由空闲高状态转换为低状态,这时 SCL 保持高。这也能在传输过程中重复发送 start condition,这预示传输将会重新开始而没有中间的停止位。

Address Bits

在第一个字节传输过程中,前 7-bits 提供设备的指定地址,默认为 0x78,这个地址的设备将会应答本次通讯。

Read/Write Direction Bit

在第一个字节传输过程中,最后 1bit 指出通信的读或写。0 表示主设备写操作,1 表示主设备读操作。如果主设备请求读操作,则主设备将在后来的字节控制 SDA 线输出数据。

Data Byte

所有其他的字节,除了地址和读/写位,在 SDA 上传输被认为是通信的数据字节。

Acknowledge or Not Acknowledge Bit

应答位用来告诉发送者字节已经接收到。设备接收到数据需要应答每个字节,包括地址字节。 在这个时刻,发送数据的总线设备停止驱动 SDA 线并且 SDA 线被拉高。不应答一个字节,接收 设备不需要做任何事。应答一个字节,接收设备需要把 SDA 拉低。

一个接收从设备不需要应答,如果从设备不是寻址的设备或者设备不能处理接收的字节。主设备不应答,如果主设备在接收中并且想结束通信。如果遇到不应答,设备传输数据需要产生一个停止位。

STOP Condition

SDA 从低状态转换到高状态,而且 SCL 保持高。这个结束 I²C 通信。



XL252

I²C 接口



图 6. I2C 接口操作

XL252 I²C 接口的任何响应都应由 status 字节开始,紧接着是数据,返回的数据内容基于前一条指令。如果重复 I²C 读指令,则将多次读到相同的数据,如果下一条指令不是 I²C 读指令,则前一次数据无效。

表 2. Status 字节比特位描述

比特位	意义	描述
Bit7	保留	固定为 0
Bit6	上电指示	1设备上电;0设备掉电
		1设备忙,表明最近一次 I2C 指令所要求读取的数据还未有
Bit5	忙闲指示	效。如果设备忙,新的指令将不被处理。
		0表明最近一次 I ² C 指令所要求的数据已经准备好被读取。
Bit4	保留	固定为 0
Bit3	工作状态	0 仅在接收到 I ² C 指令后启动一次测量;
	工作人心	1 用于测试及校准,一直保持上电状态。
		0表示OTP存储器数据完整性测试(CRC)通过;
Bit2	存储器数据完整性指示	1表示完整性测试失败。
DILZ	行相合数据元罡注阻小	对数据完整性的测试只在上电过程中(POR)计算一次,
		被写入的新 CRC 值只能在接下来的 POR 之后使用。
Bit1	保留	固定为 0
Bit0	保留	固定为 0



XL252

I²C 指令

指令(byte)	返回值	描述	NOR	CMD
0xAC	24 位校准后 的压力值 16 位校准后 的温度值	Get_Cal 使用 OTP 中的配置进行整体测量,并把校准后 的压力值和温度值写入接口	>	>
0xB0~0xBF	24 位校准后 的压力值 16 位校准后 的温度值	Get_Cal_S 与 Get_Cal 几乎一样,但过采样率不由 OTP 指 定,而由指令直接指定。参考下表。	<	<

Get_Cal_S 指令

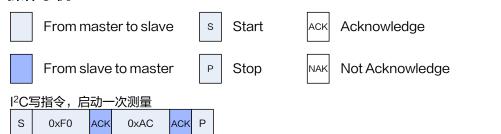
0xBX 指令(HEX)	功能	描述				
X 的第[3]bit	测量温度时 ADC 的过采 样率 OSR_T	0:4x 过采样率	1:8x 过采样率			
		000:128x 过采样率	100:8x 过采样率			
V 65年[2.0]b;#	测量压力时 ADC 的过采	001:64x 过采样率	101:4x 过采样率			
X 的第[2:0]bit	样率 OSR_P	010:32x 过采样率	110:2x 过采样率			
		011:16x 过采样率	111:1x 过采样率			

XL252 仅在接收到相应的 I^2 C 指令后才会启动一次压力和温度的测量,完成测量后自动进入深度休眠以节省功耗。



XL252

操作示例



I2C读出状态字及5字节校准后的压力和温度值

S	0xF1	ACK	0x00	ACK	0xE3	ACK	0x24	Ack	0xC4	ACK	0x4D	ACK	0xE4	NAK	Р

图 7.1°C 操作示例

0xF0 表示默认的 7bits I^2C 传感器从机设备地址 0x78,最后 1bit 为 0 表示主设备进行写操作。0xAC 为指令字节,启动从机传感器进行一次测量。

发送完指令后,待从机传感器测量结束,再发读取测量数据的指令。0xF1 表示默认的 7bits I²C 传感器从机设备地址 0x78,最后 1bit 为 1 表示主设备进行读操作。读取的第一个字节为状态字,接着读取的三个字节为压力数值,最后两个字节为温度数值。

数据换算

读到校准数据后,需要以 AD 值形式表示的无符号数进行简单的换算。

如图 7 所示,读到的校准数据为: 0x00 0xE3 0x24 0xC4 0x4D 0xE4

0x00 为状态字, bit5 为 0 表明设备非忙,可以读取数据,其他比特位描述见表 2。

0xE3 0x24 0xC4 三个字节为压力校准值。

0x4D 0xE4 两个字节为温度校准值。

压力校准值换算:

校准时使用的量程为-40kPa~40kPa,对应的 AD 输出为 1677722~15099494(10% AD~90%AD)。

代入 0xE3 0x24 0xC4, 可计算得到实际压力值为 38.73kPa。

温度校准值换算:

温度的校准范围规定为-40℃~150℃。由于读到的校准数据是以百分比形式表示的,这个百分比在数值上等于换算十进制数与 16bits 无符号数的最大值(65535)之比。

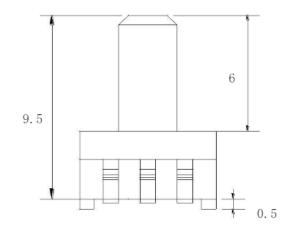
代入 0x4D 0xE4, 可计算得到实际温度值为 17.81℃。

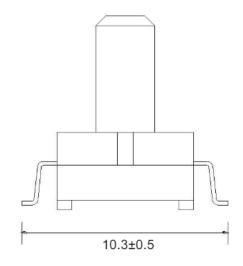


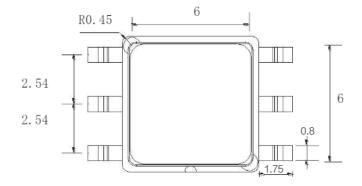
XL252

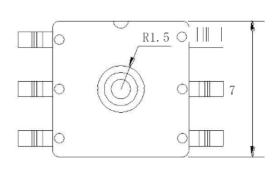
物理尺寸

SOP6









以上数据公差±0.05mm,除非特别说明。



XL252

重要申明

XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利权许可。

XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全措施。

XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI 保证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息,请访问 www.xlsemi.com。